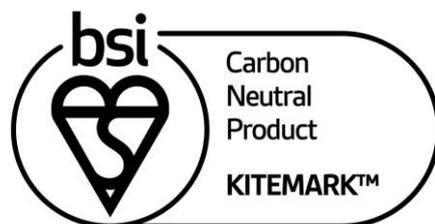


2024年12月17日
TOPPAN エッジ株式会社

**TOPPAN エッジ、クレジットカード製造・発行においてカーボンニュートラルを
達成し、世界初、国際規格「ISO 14068-1:2023」に準拠**
デュアルインターフェースクレジットカードの製造・発行で
国際規格に基づいたカーボンオフセットを実施し、脱炭素社会の実現に貢献

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN エッジ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:添田 秀樹、以下 TOPPAN エッジ)は、嵐山工場・朝霞証券工場におけるデュアルインターフェースクレジットカード(※1)の製造・発行業務において、国際規格「ISO 14068-1:2023(気候変動マネジメントーネットゼロへの移行ー第1部:カーボンニュートラリティ)」に準拠したカーボンニュートラルを実現し、12月9日に第三者機関であるBSIグループジャパン株式会社の認証審査を完了しました。これにより、認証を受けたカードの券面には「BSI Kitemark」(※2)の記載を行うことができます。

クレジットカード製造・発行における「ISO 14068-1:2023」に準拠したカーボンニュートラルの達成は世界初(※3)です。



「BSI Kitemark」



「BSI Kitemark」を付与したイメージ

TOPPAN グループは脱炭素社会の実現を目指し、「TOPPAN グループ環境ビジョン 2050」(※4)に掲げた目標達成に向けた取り組みを推進しており、その一環として、クレジットカードの製造・発行におけるカーボンニュートラル化に取り組んでいます。2023年12月には、英国規格協会の「PAS2060」(※5)検証による保証を取得。今回、さらなる取り組みとして、2023年11月30日に公開された、組織や製品における温室効果ガスの定量化、削減、オフセットを通じてカーボンニュートラルを達成・実証するための原則、要求事項、ガイダンスを提供する国際規格「ISO 14068-1:2023」に準拠した認証審査を、BSI グループジャパン株式会社を通じて実施し、認証を取得しました。

本取り組みでは、嵐山工場および朝霞証券工場におけるデュアルインターフェースクレジットカードの製造・発行業務を温室効果ガス排出量の算定対象に定め、カーボンオフセットを実施することでカーボンニュートラルを実現しました。

また、BSI グループジャパン株式会社を通じて認証審査を実施し、認証を受けた証明として、該当のデュアルインターフェースクレジットカードの券面に「BSI Kitemark」の記載が可能となりました。

■ 今回の認証範囲

TOPPAN グループの嵐山工場および朝霞証券工場におけるデュアルインターフェースクレジットカードの原材料調達、カード製造、カード発行、発行後の配送業者およびカード会員への輸送、カード廃棄における温室効果ガス排出量を認証範囲としています。

<対象製品>

嵐山工場・朝霞証券工場において製造・発行されたデュアルインターフェースクレジットカード



「ISO 14068-1:2023」の認証範囲

■ 今後の展開

TOPPAN グループは、自社工場で使用するエネルギーの省エネルギー化・再生可能エネルギー化を推進し、サプライヤーエンゲージメントを強化することで、カード事業を始めとしたあらゆる分野で、温室効果ガス排出量のさらなる削減に取り組みます。また、リサイクル材料を使用したカードの製造比率を高めるなど、環境配慮型ICカードのラインアップや性能をさらに拡大させ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

※1 デュアルインターフェースクレジットカード:接触型と非接触型の両方の通信が可能なデュアルインターフェース IC チップを搭載したクレジットカード。国際ブランドの決済に採用され、現在流通量が拡大。

※2 「BSI Kitemark」:1903年6月に商標登録され、英国規格協会が所有・運営しているマーク。製品やサービスごとに設定された基準を満たした製品やサービスのみ、信頼と信用を示すため表示することが可能。

※3 BSI グループジャパン株式会社調べ

※4 「TOPPAN グループ環境ビジョン 2050」:<https://www.holdings.toppan.com/ja/sustainability/environment/>

※5 PAS2060:「Publicly Available Specification 2060」の略。英国規格協会が発行する国際的な規格で、製品・サービスから生じる温室効果ガスの排出量を定量化、削減、カーボンオフセットし、カーボンニュートラルを実現した状態であることを第三者検証として保証するための検証仕様。

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上